

HP Pro x360 Fortis G11 Notebook PC

カラー	ジェットブラック	
オペレーティングシステム※1	Windows 11 Pro Education ※1	Windows 11 Pro ※1
プロセッサ	インテル®プロセッサ N100(4コア、6MBキャッシュ、最大3.40 GHz)	
メモリ※2	オンボード 8GB LPDDR5-6400	
ストレージ※3	128GB UFS	
Webカメラ	イン: 720p HDカメラ(プライバシーシャッター付き) /アウト: 5MPカメラ	
ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit イーサネットコントローラー	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数: 送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth 5.3	
WWAN※4	Qualcomm® Snapdragon™ X12 4G LTE Advanced CAT 6 (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM) 対応)	
通信サービス※5	HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)	
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサ内蔵)	
ディスプレイ※6	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、250nits、IPS方式	
外部ディスプレイ※7	HDMI(2.0b)ポート	
リチャージブルペン	HPリチャージブルペン(ペンガレージ付)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい) キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.4mm、JIS標準準拠	
インターフェイス	USB Type-A(3.2 Gen 1) x2、USB Type-Cポート(データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2) x1、HDMI(2.0b) x1、RJ45 x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x1	
オーディオ機能	デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
サイズ(幅x奥行きx高さ)	297 x 203.7 x 21.2(最薄部、突起部含まず) mm	
質量※8	約1.47kg	
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	10区分 13.0kWh/年(A)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタートプログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950) ※II、EPEAT® Gold※III、PCグリーンラベル(★★★Ver. 14) ※IV、MIL-STD-810H(19項目)等	
標準バッテリー※9	リチウムイオンポリマーバッテリー(3セル、42Whr/高耐久ロングライフ)	
バッテリー駆動時間※10	Mobilemark2018測定時: 最大約10時間15分、JEITA測定法Ver2.0: 最大約12時間02分	
ソフトウェア※11	HP Support Assistant等	
リカバリメディア	リカバリメディアは付属しません	
主な添付品※12	HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等、リチャージブルペン(対象モデルのみ)	
保証期間※13	標準保証: 1年(1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート)	
	グローバル保証※15	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 Windows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。

※1* Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。

※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。

※3 プライマリパーティション(ドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※4 1. SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていたいただきますようお願いいたします。

2. 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。

3. SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で見直しを行ってください。

4. 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

5. eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。

6. Qualcomm® Snapdragon™ X12 4G LTE Advanced CAT 6通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。

◆Bandサポート

FDD-LTE: 1.2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,66 TDD-LTE: 38,39,40(1),41,42(1),43(1),48(2)UMTS/HSPA+: 1.2,4,5,6,8,19

※国内で利用されていないBandは、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。

◆通信速度

LTE: 300 Mbps (Download), 50 Mbps (Upload)

DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)

UMTS: 384Kbps (Download), 384Kbps (Upload)

※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイトを必ずご確認ください。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/

※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※8 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります

※9 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。短時間充電、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※10 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。

※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。

※12 添付品は予告なく変更になる場合があります。

※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※14 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※Iエネルギー消費効率とは、JIS

C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています

※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。

※III EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。

※環境条件(動作時): 温度0~35°C、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m

(非動作時): 温度-20~60°C、湿度5~95%(但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。

※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

※本製品には磁石が使用されており、精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。